

國立臺灣大學 函

地址：10617 臺北市羅斯福路4段1號
聯絡人：郭智璋、姜雅翎
電話：02-33669421
傳真：02-23631755
電子郵件：tcim.moe@gmail.com

受文者：國立清華大學

發文日期：中華民國105年11月10日
發文字號：校工字第1050091596號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：研討會議程(1050091596-0-0. pdf)

主旨：教育部智慧製造產業創新提升人才培育計畫辦公室舉辦105年第3場次種子師資培育研討會，敬邀貴單位轉知相關師生踴躍報名參加。

說明：

- 一、因應我國智慧機械相關政策推動，工業4.0 (Industry 4.0)、巨量資料(Big Data)以及智慧製造 (Intelligent Manufacturing) 等重要議題受到廣泛關注，本次研討會特邀請相關專家學者針對相關議題進行演講與分享座談，邀請各相關師生一同參與。
- 二、主辦單位：教育部智慧製造產業創新提升人才培育計畫辦公室。
- 三、研討會時間：105年11月22日(週二)13時至17時 (開放入場時間12時30分，敬請準時13時前入場)。
- 四、研討會地點：集思臺大會議中心米開朗基羅廳(詳細地址：臺北市羅斯福路4段85號B1)，報名網站：<https://goo.gl/lizrYp>，報名時間自即日起至額滿為止，總人數為90人，以學校單位師生優先，同時也歡迎工業界人士參與，主



辦單位保留最終決定參與人士的權利。

五、檢附議程1份。

六、本活動聯絡人:郭智瑋先生、姜雅翎小姐，電話：02-3366

9421，Email信箱：tcim.moe@gmail.com。

七、相關內容活動辦法請參閱報名網站。

正本：公私立大專校院

副本：機械工程學系教授張所銘



校長楊泮池

裝

訂



線

